西安天和防务技术股份有限公司

关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

西安天和防务技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2020年7月10日召开第四届董事会第七次会议,同意公司为全资子公司西安天伟电子系统工程有限公司(以下简称"天伟电子")向兴业银行股份有限公司西安高新开发区支行(以下简称"兴业银行")申请4,000万元人民币的综合授信额度(具体授信金额以银行最终批复为准)提供连带责任担保,授信期限一年。(具体内容详见公司于2020年7月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告的《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》公告编号:2020-061)。

二、担保进展情况

近日,公司与兴业银行签订了《最高额保证合同》,为天伟电子与兴业银行签订的《额度授信合同》项下天伟电子所欠兴业银行的全部债务承担连带责任保证,保证最高本金限额为人民币 4,000 万元。截至本公告日,在上述《额度授信合同》项下,天伟电子已与兴业银行签订《流动资金借款合同》,天伟电子向兴业银行借款 1,000万元人民币。

三、担保协议的主要内容

- 1、担保范围:兴业银行依据《额度授信合同》约定为天伟电子提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对天伟电子形成的全部债权,包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、兴业银行实现债权的费用等。
 - 2、担保方式:连带责任保证。

3、担保期限:《额度授信合同》项下的主债权履行期届满之日起两年。

四、公司累计对外担保金额

截至本公告日,公司及控股子公司累计审批的对外担保总额为 19,000 万元人民币,占公司 2019 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 16.72%,公司及控股子公司提供担保总余额为 4,900 万元人民币,占公司 2019 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 4.31%,公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况,公司及控股子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。

五、备查文件

- 1、公司与兴业银行签订的《最高额保证合同》;
- 2、天伟电子与兴业银行签订的《流动资金借款合同》。

特此公告

西安天和防务技术股份有限公司董事会

二〇二一年三月一日

